

项目名称：奕斯伟板级封装系统集成电路项目

招标项目编号：4197-2340CDECHEN1/31

招标范围：封装基板有机清洗机

招标机构：中电商务（北京）有限公司

招标人：成都奕成集成电路有限公司

开标时间：2023-12-29 10:00

公示开始时间：2024-01-02 11:21

评标公示截止时间：2024-01-05 23:59

中标候选人名单：

候选人排名	投标商名称	制造商	制造商国别及地区
1	山东瑞翼德科技股份有限公司	山东瑞翼德科技股份有限公司	中国